高次の磁気異方性を有する自由層の磁化反転特性

松本利映 \*, 荒井礼子 \*\*,\*, 湯浅新治 \*, 今村裕志 \*

(\* 産総研, \*\*JST さきがけ)

Magnetization switching property in a free layer having higher-order magnetic anisotropy R. Matsumoto<sup>\*</sup>, H. Arai<sup>\*\*,\*</sup>, S. Yuasa<sup>\*</sup>, and H. Imamura<sup>\*</sup> (\*AIST, \*\*JST-PRESTO)

## 1 はじめに

CPU の SRAM や DRAM を置き換えるための STT-MRAM を開発するためには、その熱耐性 ( $\Delta_0$ ) を 60 以上に保持しつつスピントランスファー・トルク磁化反転の閾値電流密度 ( $J_{sw}$ ) を 1 MA/cm<sup>2</sup> 以下に低減させることが求められる. 最近我々は、等しい熱耐性  $\Delta_0$ (=60) で比較した場合、コーン磁化の自由層 (c-FL) は従来の垂直磁化の自由層より閾値電流密度は 22% 小さく磁化反転時間は 56% 短くなることなど、c-FL の優位性を理論的に明らかにしてきた <sup>1,2)</sup>. コーン磁化とは、低次の磁気異方性 (その定数を  $K_{u1,eff}$  と呼び、反磁場エネルギーを含めたものとする) と高次の磁気異方性 (その定数を  $K_{u2}$  と呼ぶ) の競合で発現する磁化状態で、その磁化は面内方向と面直方向の間の方向を向く. コーン磁化にならずとも  $K_{u2}$  は  $J_{sw}$  低減に有利であると考えられる. 本研究では、 $K_{u2}$  を有する自由層を利用した STT-MRAM 素子の  $\Delta_0$  と  $J_{sw}$  を解析的に計算し、その効果を調べた.

本研究で考慮する STT-MRAM 素子を図 1(a) に図示した.参照 層は垂直磁化で,自由層は垂直磁化かコーン磁化である.極角 ( $\theta$ ) は z 軸から測った角度である.正の電流のとき電子 (電気素量を e と する) は自由層から参照層へ流れる.

自由層のエネルギー密度 ( $\epsilon$ ) は次のように書き表される:  $\epsilon = K_{u1,eff} \sin^2 \theta + K_{u2} \sin^4 \theta$ . 図 1(b) に磁化状態の  $K_{u1,eff}$ ,  $K_{u2}$  依存性を示している.  $K_{u1,eff} < 0$  かつ  $K_{u2} > -(1/2)K_{u1,eff}$ のときにコーン磁化が安定状態となる.  $K_{u1,eff} > 0$ のときに垂直磁化が安定状態か準安定状態となる.

 $\Delta_0$ の解析式は  $\epsilon$  から得られる.図 1(c)の①の領域す なわち [ $K_{u1,eff}$  < 0 かつ  $K_{u2}$  >  $-(1/2)K_{u1,eff}$ ]のとき  $\Delta_0$  =  $\left(K_{u1,eff} + K_{u2} + \frac{K_{u1,eff}^2}{4K_{u2}}\right)V/(k_BT)$ ,②の領域すなわち [ $K_{u1,eff}$  > 0 か つ  $K_{u2} \ge -(1/2)K_{u1,eff}$ ]のとき  $\Delta_0$  = ( $K_{u1,eff} + K_{u2}$ ) $V/(k_BT)$ ,③ の領域すなわち [ $K_{u1,eff}$  > 0 かつ  $K_{u2} \le -(1/2)K_{u1,eff}$ ]のとき  $\Delta_0$  =  $\left[-K_{u1,eff}^2/(4K_{u2})\right]V/(k_BT)$ である<sup>3)</sup>.解析式から計算した  $\Delta_0$ の  $K_{u1,eff}, K_{u2}$ 依存性を図 1(d) に示す. $K_{u1,eff}$  と  $K_{u2}$  は大きいほど  $\Delta_0$  は大きい.

 $J_{sw}$ の解析式はランダウ-リフシッツ-ギルバート方程式から得られる. 図 1(e) の ① の領域すなわち [ $K_{u1,eff} > 0$ かつ  $K_{u2} \ge (1/4)K_{u1,eff}$ ] または [ $K_{u1,eff} < 0$ かつ  $K_{u2} > -(1/2)K_{u1,eff}$ ] のとき  $J_{sw} = \frac{8}{3\sqrt{6}} \frac{\alpha d|e|}{\hbar P} \sqrt{\frac{(K_{u1,eff} + 2K_{u2})^3}{K_{u2}}}$ であり、 $K_{u1,eff}$  と  $K_{u2}$  は大きいほど  $J_{sw}$ も大きい. 一方で ② の領域すなわち [ $K_{u1,eff} > 0$ かつ  $K_{u2} \le (1/4)K_{u1,eff}$ ] のとき  $J_{sw} = 4 \frac{\alpha d|e|}{\hbar P} K_{u1,eff}$ であり、 $J_{sw}$  は  $K_{u1,eff}$  のみに 比例する. 解析式から計算した  $J_{sw}$  の  $K_{u1,eff}$ 、 $K_{u2}$  依存性を図 1(f) に 示す. 図 1(e), (f) から [ $K_{u1,eff} > 0$ かつ 0 <  $K_{u2} \le (1/4)K_{u1,eff}$ ] のと きは、 $K_{u2}$ は $\Delta_0$ の上昇に寄与するものの  $J_{sw}$ を上昇させないこと がわかる.  $\Delta_0$ を保持させつつ  $J_{sw}$  を低減させる観点からはこの領 域が最も有利であると考えられる.

## 2 結果および考察



**Fig. 1** (a) STT-MRAM 素子の模式図. (b): 磁化状態, (c), (d):  $\Delta_0$ , (e), (f):  $J_{sw}$  の  $K_{ul,eff}$ ,  $K_{u2}$  依存性. (c) と (e) は解析 式の区分を表す.

## References

- 1) R. Matsumoto, H. Arai, S. Yuasa, and H. Imamura: Appl. Phys. Express, 8, 063007 (2015).
- 2) R. Matsumoto, H. Arai, S. Yuasa, and H. Imamura: Phys. Rev. B, 92, 140409(R) (2015).
- 3) 本文中の数式における記号の意味は次の通りである:  $V \ge d$  は自由層の体積と厚さ,  $k_{\rm B}$  はボルツマン定数, T は絶対温度,  $\alpha$  はギルバート・ダンピング定数,  $\hbar$  はディラック定数, P はスピン分極率.